



麥肯積體電路股份有限公司
Micon Design Technology Co., Ltd.

台北市內湖區 114 瑞光路 588 號 5 樓

Tel:(02)27986189 Fax:(02)26586184

客 戶 投 Multi-code 應注意事項

2004/8/26

本公司為服務客戶需求，採用合 Multi-code 生產方式，唯此生產方式於作業程序上較繁瑣，故有下列事項須請客戶注意配合。

一、投產數量：

由於各型號產品之 MOQ (最小訂購量) 不同，Multi-code 每單位之投產數量由本公司另行訂之。

二、正印 (Marks) 及 Logo：

由於合 CODE 生產於包裝後會產生混 CODE 情形，需請客戶自行提供正印資料或由本公司以 CODE 編號當成正印，以示區別。

三、交期之延長：

由於合 CODE 生產過程中無法全以機器自動化生產，必須輔以人工作業 (如挑 CODE)，因此在交期上會比 SINGLE CODE 投產多 3~5 天。

四、成本之增加：

1. 光罩 (MASK) 費用之分攤—由本公司另行訂之。
2. 人工挑 CODE 費用—為分離各 CODE CHIP IC，必須以人工作業分離挑出，費用由本公司視實際費用另行訂之。

五、由於合 CODE 投產數量必須湊成該產品之 MOQ 數量始下線生產，故本公司於確認可下線生產後始接受客戶訂單並依此起算交期。